

<<表面组装技术基础>>

图书基本信息

书名：<<表面组装技术基础>>

13位ISBN编号：9787118026696

10位ISBN编号：7118026697

出版时间：2002-1

出版时间：国防工业出版社

作者：周德俭吴兆华

页数：239

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<表面组装技术基础>>

内容概要

本书介绍电子电路表面组装技术的基础知识，内容包括：SMT及其发展、SMT及SMT生产系统的基本组成，表面组装元器件，表面组装材料，表面组装工艺与组装质量检测，SMT生产系统控制与原理等。
全书共8章，每章均附有思考题，便于自学和复习思考。

<<表面组装技术基础>>

书籍目录

- 1, 概论
 - 2, 表面组装元器件
 - 3, 表面组装印制板
 - 4, 表面组装焊接技术
 - 5, 表面组装涂敷与贴装技术
 - 6, 表面组装材料
 - 7, 表面组装工艺与组装质量检测
 - 8, SMT生产系统控制与管理
- 附录

<<表面组装技术基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>